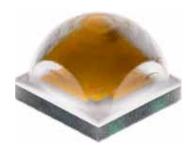


Cree® XLamp® XP-L LED



产品说明

XLamp[®] XP-L LED 是 Cree 高 密 度 (HD) 系列 LED 中性能最高的分立式 LED,以区区 3.45 mm x 3.45 mm 的 XP 封装规格将流明输出和光效提升到新的水平。Cree 的 HD 分立式 LED 系列产品具有业内最高的光学控制因素(OCF),OCF 是用于衡量 LED 尺寸和性能对定向照明应用的益处的一个指标。高 OCF LED 让照明设备制造商能够改进任何照明设计的性能,打造体积更小、成本更低的照明系统,以及开发出以前无法实现的新型照明解决方案。

特点

- 有白色、70-CRI 白、80-CRI 白、 85-CRI 白及 90-CRI 白等光色可选
- 色度分档符合 ANSI 标准
- 在85°C时分档
- 最大驱动电流: 3000 mA
- 低热阻: 2.5 ° C/W
- 宽视角: 125°
- 在不超过 30 °C/85% 相对湿度的环境下,车间寿命不受限制
- 可回流焊 符合 JEDEC J-STD-020C 标准
- 热电分离
- 符合 RoHS 和 REACh 规范
- 通过 UL® 认证的元件 (E349212)



目录

特性	2
通量特性	3
相对光谱功率分布	4
相对通量与结温曲线图	4
电气特性	5
相对通量与电流曲线图	5
相对色度与电流曲线图	ϵ
相对色度与温度曲线图	ϵ
典型光强空间分布	7
热设计	7
回流焊特性	8
说明	ç
机械尺寸1	C
载带和卷盘1	2
句装 1	-



特性

特性	单位	最小值	典型值	最大值
热阻,结点到焊点	° C/W		2.5	
视角 (FWHM)	度		125	
电压温度系数	mV/° C		-2	
ESD 耐受电压(HBM,依照 Mil-Std-883D)	V			8000
直流正向电流	mA			3000
反向电压	V			-5
正向电压(1,050 mA, 85°C时)	V		2.95	3.25
LED 结温	°C			150



通量特性 (T₁ = 85 °C)

下表提供了 XLamp XP-L LED 的几个基本订购代码。请特别注意此处所列的基本订购代码只是产品系列全部订购代码的一小部分。如需要更多订购代码,以及订购代码命名规则的详细说明,请参阅《XLamp XP 系列 LED 分档和标贴》文档。

CCT 范围 颜色		基本订购代码 最小光通量 (Im) (1050 mA 时)		计算的最小 光通量 (Im) (85 ° C** 时)			订购代码			
	最小值	最大值	组	通量 (lm) (85°C时)	通量 (lm) (25 °C*时)	1500 mA	2000 mA	3000 mA		
冷白 5000		8300 K	V5	460	523	620	776	1034	XPLAWT-00-0000-0000V5051	
	5000 K		V4	440	500	593	742	989	XPLAWT-00-0000-0000V4051	
			V3	420	478	566	708	944	XPLAWT-00-0000-0000V3051	
			V4	440	500	593	741	989	XPLAWT-00-0000-000LV40E5	
中性自	3700 K	5000 K	V3	420	478	566	708	944	XPLAWT-00-0000-000LV30E5	
中注口	3700 K	3000 K	V2	400	455	539	675	899	XPLAWT-00-0000-000LV20E5	
			U6	380	432	512	641	854	XPLAWT-00-0000-000LU60E5	
			U6	380	432	512	641	854	XPLAWT-00-0000-000LU60E7	
暖白	2700 K	3500 K	U5	360	409	485	607	809	XPLAWT-00-0000-000LU50E7	
			U4	340	387	458	573	764	XPLAWT-00-0000-000LU40E7	
			V4	440	500	593	741	989	XPLAWT-00-0000-000BV40E3	
70-CRI 自	4000 K	K 6000 K	V3	420	478	566	708	944	XPLAWT-00-0000-000BV30E3	
			V2	400	455	539	675	899	XPLAWT-00-0000-000BV20E3	
			U6	380	432	512	641	854	XPLAWT-00-0000-000HU60E7	
80-CRI 自	2700 K	4000 K	U5	360	409	485	607	809	XPLAWT-00-0000-000HU50E7	
				U4	340	387	458	573	764	XPLAWT-00-0000-000HU40E7
	2700 K	700 K 3000 K	U3	320	364	431	540	719	XPLAWT-00-0000-000PU30E7	
85-CRI 自			U2	300	341	404	506	674	XPLAWT-00-0000-000PU20E7	
			Т6	280	318	377	472	629	XPLAWT-00-0000-000PT60E7	
	2700 K	3000 K	U3	320	364	431	540	719	XPLAWT-00-0000-000UU30E7	
90-CRI 自			U2	300	341	404	506	674	XPLAWT-00-0000-000UU20E7	
			Т6	280	318	377	472	629	XPLAWT-00-0000-000UT60E7	

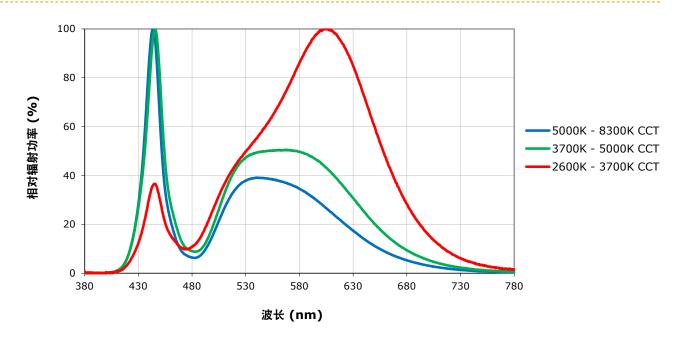
注:

- Cree 光通量和功率测量值的公差为 ±7%; 色度 (CCx, CCy) 测量值的公差为 ±0.005; 显色指数 (CRI) 测量值的公差为 ±2。请参阅"测量值"一节(第9页)。
- 冷白(色温: 5000 K 8300 K) 的典型显色指数 (CRI) 为 65。
- 中性白 (色温: 3700 K 5000 K) 的典型显色指数 (CRI) 为 75。
- 暖白(色温 2600 K 3700 K) 的典型显色指数 (CRI) 为 80。
- 70-CRI 白的最小显色指数 (CRI) 为 70。

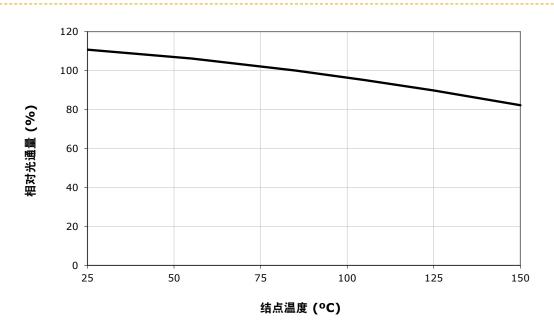
- 80-CRI 白的最小显色指数 (CRI) 为 80。
- 85-CRI 白的最小显色指数 (CRI) 为 85。
 90-CRI 白的最小显色指数 (CRI) 为 90。
- * 光通量值是在 25°C 时计算得出,仅供参考。
- ** 光通量值是在电流分别为 1500 mA、2000 mA 和 3000 mA 时计算得出,仅供参考。



相对光谱功率分布

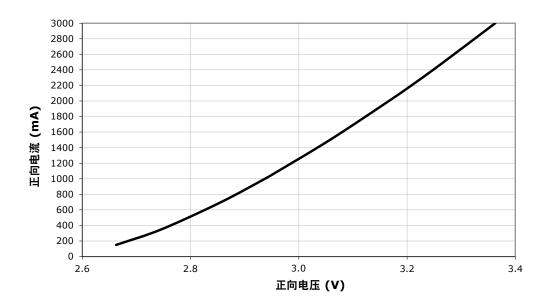


相对通量与结温曲线图 ($I_F = 1050 \text{ mA}$)

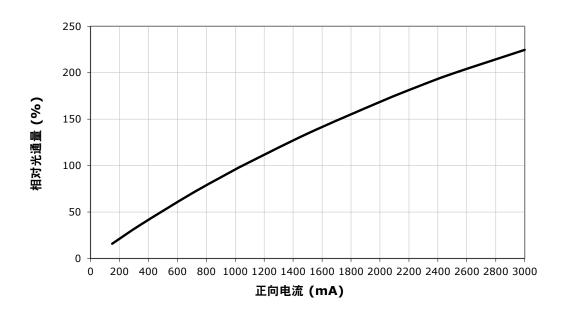




电气特性 (T₁ = 85 ° C)

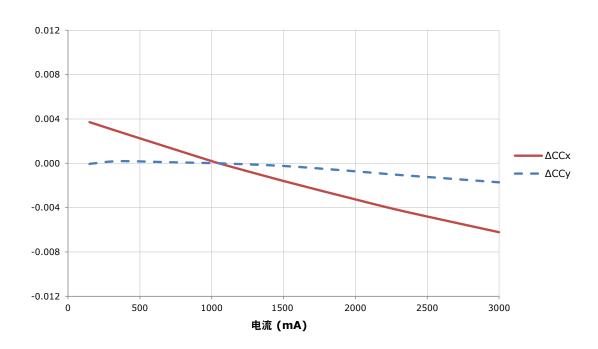


相对通量与电流曲线图 (T₁ = 85 ° C)

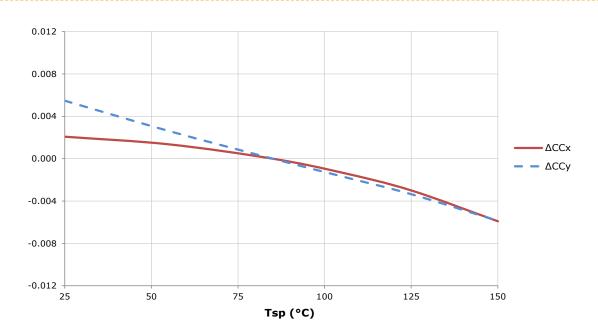




相对色度与电流曲线图(暖白)

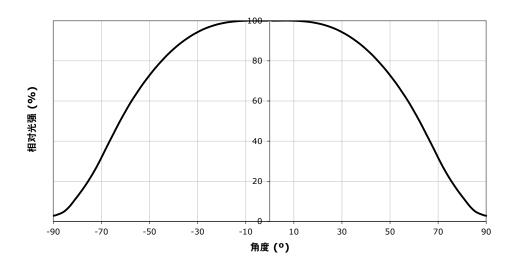


相对色度与温度曲线图(暖白)



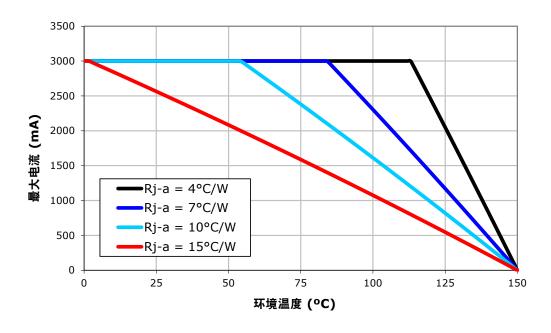


典型光强空间分布



热设计

最大正向电流由 LED 结点与环境之间的热阻决定。最终产品的设计方式必须能够将焊点到环境的热阻减至最小,以便延长灯的使用寿命, 优化光学特性,这一点非常重要。

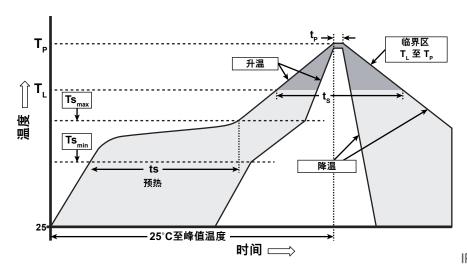




回流焊特性

Cree 采用下列参数进行测试后证明,XLamp XP-L LED 符合 JEDEC J-STD-020C 标准。作为一般指导原则,Cree 建议用户遵循所用 焊膏制造商推荐使用的焊接温度曲线。

请注意,此一般指导原则可能并不适用于所有 PCB 设计和回流焊设备的配置。



IPC/JEDEC J-STD-020C

温度曲线特点	铅基焊料	无铅焊料
平均升温速度(Ts _{max} 至Tp)	最高 3 ° C/ 秒	最高 3 ° C/ 秒
预热: 最低温度 (Ts _{min})	100 ° C	150 ° C
预热: 最高温度 (Ts _{max})	150 ° C	200 ° C
预热: 时间(ts _{min} 至 ts _{max})	60 - 120 秒	60 - 180 秒
维持高于此温度的时间: 温度 (T _L)	183 ° C	217 ° C
维持高于此温度的时间: 时间 (t _L)	60 - 150 秒	60 - 150 秒
峰值 / 分类温度 (Tp)	215 ° C	260 ° C
与实际峰值温度 (tp) 相差 5°C 以内的保持时间	10 - 30 秒	20 - 40 秒
降温速度	最高 6 ° C/ 秒	最高 6 ° C/ 秒
25°C升至峰值温度所需时间	最多6分钟	最多8分钟

注: 所有温度均指在封装本体表面测得的温度。



说明

测量值

本文档中的光通量、辐射功率、色度和显色指数测量值均仅为分档规格,且仅代表发货之日时的产品测量值。由于众多非 Cree 所能控制的因素的影响,这些测量值将随着时间的推移而发生变化,因而这些测量值并非旨在用作产品的工作规格或为此而提供。本文档所提供的计算值仅供参考,并非旨在作为规格而提供。

流明维持率

目前, Cree 采用标准化 IES LM-80-08 与 TM-21-11 方法收集长期数据并据此推算 LED 流明维持率。如需了解适用于此 LED 之特定 LM-80 数据集的信息,请参阅已公布的 LM-80 测试结果文档。

如需详细了解 Cree 的流明维持率测试和预测方法,请阅读长期流明维持率应用说明。如需详细了解热设计、环境温度和驱动电流对 LED 结温有何影响,请阅读热管理应用说明。

湿气敏感度

Cree 建议:在立即焊接之前,将 XLamp LED 一直保存在随附的可重复密封防潮袋中。装有 XLamp LED 的未开封防潮袋不需要针对湿气敏感度进行特殊储存。

防潮袋一旦打开, XLamp XP-L LED 即可能需要根据 JEDEC J-STD-033 标准作为 MSL 1 元件予以储存,这意味着在不超过 30°C/85% 相对湿度 (RH)的条件下,XLamp XP-L LED 的车间寿命不受限制。Cree 建议:无论储存条件如何,始终将所有未焊接的 LED 密封保存在原始防潮袋中。

符合RoHS规范

本产品中受 RoHS 限制材料的含量低于此类物质所允许的最大浓度值(也称为阈值),或者依照欧盟 2011/65/EC 号指令 (RoHS2) 用于可豁免的应用场合(依照截至 2013 年 1 月 2 日的修订版本)。本产品的 RoHS 声明可向 Cree 代表索取或从 www.cree.com 的"产品文档"部分获取。

符合REACh规范

本产品提供 REACh 高度关注物质 (SVHC) 的信息。由于欧洲化学品管理局 (ECHA) 已发布通告,称其计划在可预见的将来频繁修订 SVHC 清单,因此请联系 Cree 代表,确保您了解最新的 REACh 合规性声明。也可索取 REACh 禁止物质的信息(REACh 第 67 条款)。

通过UL®认证的元件

外壳安全级别为 4 级。LED 的封装或部分封装已通过 ANSI/UL 8750 认证,被列为防火、防触电外壳。

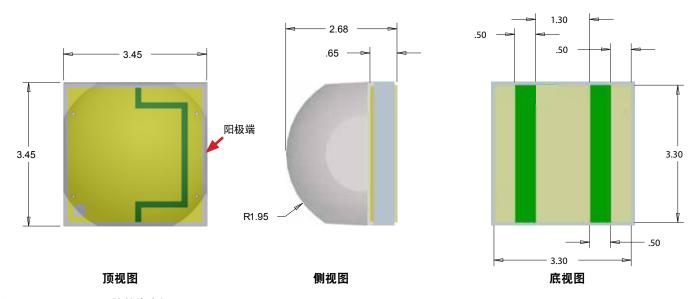
视力保护忠告

警告:切勿直视工作中的外露灯,否则可能会伤害眼睛。有关 LED 和眼睛安全的详细信息,请参阅 LED 眼睛安全应用说明。

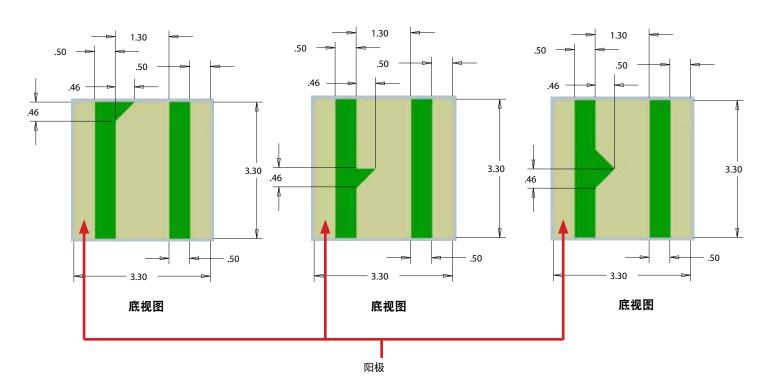


机械尺寸

除非另有说明, 否则所有测量值的公差均为 ±0.25 mm。

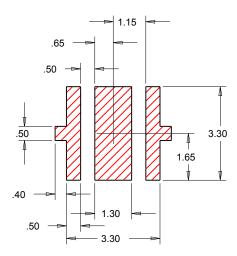


下图显示了 XP-L LED 的替代底视图。

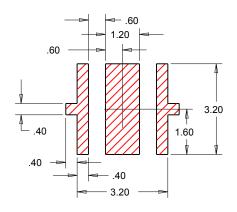




机械尺寸 - 续



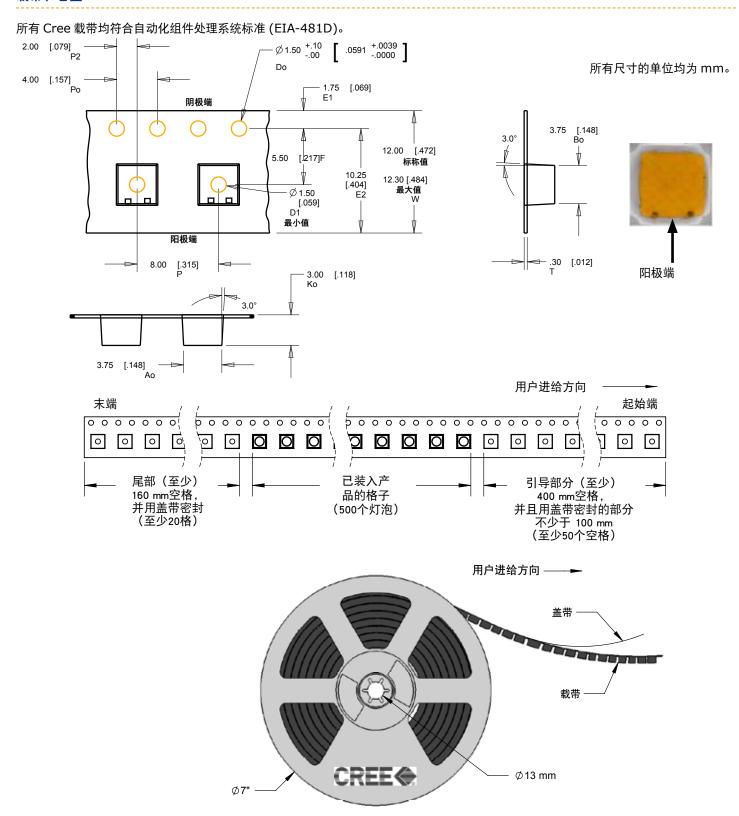
推荐的 PCB 焊盘



推荐的模板型式 (阴影区域为开口)



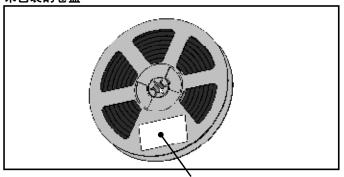
载带和卷盘





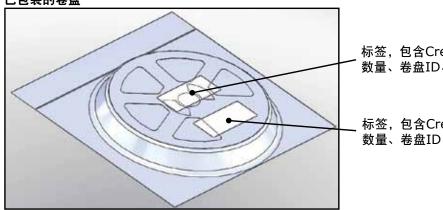
包装

未包装的卷盘



标签,包含Cree分档代码、 数量、卷盘ID

已包装的卷盘



标签,包含Cree订购代码、 数量、卷盘ID、订单号

标签,包含Cree分档代码、

标签,包含Cree订购代码、 数量、卷盘ID、订单号

标签,包含Cree分档代码、 数量、卷盘ID



专利标签 (位于箱子底部)